

# **Obsah**

<i>I. Základní pojmy</i>	9
1. Pojem informace. Zobrazení informace signálem	9
2. Základní logické funkce	10
3. Zákony Booleovy algebry	12
4. Logické prvky	13
5. Symbolika prvků	14
6. Aktivní a pasivní prvky. Pozitivní a negativní logika	17
7. Sychronní a asynchronní činnost prvků	18
8. Základní impulsy v obvodech počítače	19
<i>II. Logické prvky</i>	21
9. Reléové prvky	21
a) Vlastnosti kontaktových obvodů	22
b) Realizace logických funkcí pomocí relé	22
10. Odpordiodové prvky	25
a) Vlastnosti polovodičových diod	25
b) Diodový součtový a součinnový prvek. Oddělovací hradlo	27
Diodový součtový obvod	27
Diodový součinnový obvod	29
Oddělovací hradlo	31
c) Součtový a součinový prvek v pozitivní a negativní logice	32
d) Dvoustupňový diodový logický prvek	33
Návrh dvoustupňového diodového prvku	37
11. Odpotranzistorové prvky	41
a) Spinací režim tranzistoru	42
Interval počátečního zpoždění $t_0$	48
Interval vzestupného čela $t_a$	52
Interval saturačního zpoždění $t_s$	56
Interval sestupného čela $t_b$	58
b) Invertor a jeho návrh	63
c) Invertor s komplementárními tranzistory	68
d) Emitorový sledovač	69
Vlastnosti emitorového sledovače při nízkých kmitočtech	70

Vlastnosti emitorového sledovače při vysokých kmitočtech	72
Zvláštní zapojení emitorových sledovačů . . . . .	76
Prvek realizující Schefferův funkтор . . . . .	78
Odporotranzistorová sčítáčka . . . . .	81
<b>12. Návrh diodotranzistorového logického obvodu . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>13. Některá společná kritéria logických obvodů . . . . .</b>	<b>87</b>
a) Větvení sítě logických obvodů . . . . .	87
b) Logický zisk . . . . .	88
c) Spínaci zpoždění . . . . .	90
d) Velikost signálů . . . . .	93
<b>III. Paměťové prvky . . . . .</b>	<b>96</b>
14. Základní vlastnosti paměťových prvků . . . . .	96
15. Prvky s feritovým toroidním jádrem . . . . .	97
a) Doménová teorie . . . . .	98
b) Činnost feritového toroidního jádra . . . . .	100
16. Feritový transfluxor . . . . .	103
a) Činnost feritového transfluxoru . . . . .	103
b) Realizace logických funkcí pomocí transfluxoru . . . . .	106
17. Prvky na tenkých magnetických vrstvách . . . . .	109
18. Dynamický klopný obvod . . . . .	111
19. Zpožďovací linky . . . . .	117
a) Elektromagnetické zpožďovací linky . . . . .	120
b) Supravodivé zpožďovací linky . . . . .	126
c) Rtuťové a křemenné zpožďovací linky . . . . .	127
d) Magnetostriktční linky s podélnými kmity . . . . .	129
e) Torzní magnetostriktční linky . . . . .	134
<b>IV. Prvky pro logickou i paměťovou funkci . . . . .</b>	<b>134</b>
20. Ferotranzistorové prvky . . . . .	137
21. Prvky s tunelovými diodami . . . . .	140
a) Činnost tunelové diody . . . . .	140
b) Logická a paměťové prvky s tunelovými diodami . . . . .	144
22. Kryogenní prvky . . . . .	149
23. Mikromoduly . . . . .	157
24. Integrované prvky . . . . .	160
a) Druhy integrovaných prvků . . . . .	160
b) Vlastnosti integrovaných obvodů . . . . .	161
c) Realizace integrovaných prvků . . . . .	163
d) Tenkovrstvové integrované prvky . . . . .	170
<b>V. Spolehlivost prvků . . . . .</b>	<b>173</b>
25. Obecné rysy spolehlivosti . . . . .	173
a) Pojem spolehlivosti . . . . .	173

b) Druhy poruch . . . . .	174
26. Základní vztahy teorie spolehlivosti . . . . .	175
27. Střední doba života prvků a součástí . . . . .	179
<b>VI. Návrh prvků . . . . .</b>	<b>184</b>
28. Základní hlediska při návrhu prvků . . . . .	184
a) Přístup k návrhu . . . . .	184
b) Požadavky na součásti a obvody. Rozsah pracovních oblastí . . . . .	185
c) Vliv pracovních podmínek . . . . .	186
29. Důležité zásady při návrhu prvků . . . . .	189
30. Opatření proti poruchovosti . . . . .	192
a) Preventivní péče; mezní zkoušky . . . . .	192
b) Indikace poruch . . . . .	194
c) Záznamy o poruchách . . . . .	195
d) Princip zpětnovazebních cyklů . . . . .	196
<b>VII. Měření . . . . .</b>	<b>198</b>
31. Měření zotavovacího náboje rychlých polovodičových diod	198
32. Kontrola závěrného proudu diod a tranzistorů . . . . .	201
33. Měření zbytkového proudu tranzistoru . . . . .	202
34. Měření spínacích parametrů tranzistorů . . . . .	204
35. Měření odezv feritových jader . . . . .	207
36. Měření parametrů zpožďovacích linek . . . . .	209
a) Měření zpoždění a deformace signálu . . . . .	209
b) Měření maximálního opakovacího kmitočtu přenášených impulsů . . . . .	211
c) Měření vstupní impedance . . . . .	212
d) Měření doby zpoždění . . . . .	213
e) Měření útlumu . . . . .	213
f) Měření poměru signálu k šumu . . . . .	213
37. Měření proudových průběhů v prvku . . . . .	214
38. Zkoušky a měření na standardních destičkách . . . . .	215
<b>Literatura . . . . .</b>	<b>218</b>